



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証第一部
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685

コミットメント型シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 14 日付の取締役会において、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする 5 億円及び 2.7 億ニュー台湾ドルのコミットメント型シンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約締結の目的

安定的・機動的な資金調達枠を確保することで、今後のグループの事業拡大に向けて、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するためです。

2. コミットメント型シンジケートローン契約の概要

(1) 契約金額	5 億円及び 2.7 億ニュー台湾ドル (993 百万円) () 内の金額については、平成 29 年 2 月 13 日のレートに基づいて換算しております。
(2) 契約締結予定日	平成 29 年 2 月 20 日
(3) コミットメント期間	3 年
(4) 資金用途	株式会社RS Technologies 5 億円 運転資金 艾爾斯半導體股份有限公司 2.7 億ニュー台湾ドル 親会社からの借入金返済資金、運転資金
(5) アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京UFJ銀行
(6) 参加金融機関	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社横浜銀行 株式会社商工組合中央金庫

3. 業績に与える影響について

本日（平成 29 年 2 月 14 日）公表の「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の平成 29 年 12 月期（平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）の連結業績予測に織り込み済みであります。

以上